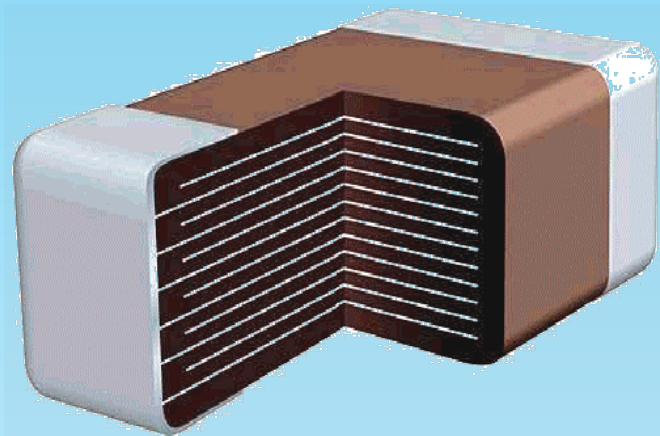


2025年度

信頼性フォーラム

積層セラミックコンデンサユーザのための 故障モード・解析・選定・故障対応

積層セラミックコンデンサ（MLCC）のユーザが高信頼性品を選定し、故障しにくい実装を行い、故障が発生した際はその原因を推定し、MLCCメーカーと交渉するために必要な技術を提供します。



＜日 時＞2026年3月4日（水）13:15～16:15

＜形 式＞Teamsオンライン（通信開始13:00）

＜運 営＞日本信頼性学会 故障物性研究会

＜参加費＞正会員・賛助会員 3,000円，

一般（会員以外）5,000円，

学生会員無料（ただし、事前の参加申込みは必要）

＜プログラム：司会 西野裕暁 ダイキン工業＞

1. MLCCとは、製造プロセス、故障モード

（佐藤博之 アドバンテスト）

2. クラックおよびショート・絶縁劣化の発生個所と解析方法

（斉藤彰 テックサイトウ）

3. 代替品や新規採用における注意点

（安藤千春 コニカミノルタ、久保田一成 タムラ製作所）

4. MLCCの小型化の流れとダウンサイズ時の注意点

（斉藤彰 テックサイトウ）

5. 討論会・相談会